

TB19 v2

PanelPC 19" • INTEL Atom • Encastrable et VESA

Processeur INTEL Elkhart Lake J6412

PanelPC 19" • Résolution 1280 x 1024

Dalle tactile P-CAP multipoints (résistif en option)

Châssis en aluminium • IP66 face avant

1 RS232 • 3 USB 3 • 3 USB 2

2 ports Ethernet INTEL I225 (2.5 GbE)

Alimentation 12V DC / 220 AC (option 12~24V DC)



Système

Chipset	INTEL Elkhart Lake
Processeur	INTEL J6412
Proc. Vidéo	INTEL UHD
Dalle LCD	19" • Résolution 1280x1204 • 250 nits
Dalle Tactile	Dalle PCAP Dalle résistive en option
Mémoire	32 GB SODIMM DDR4 Max
Stockage	2.5 " • M.2
Entrées / Sorties	1 HDMI 3 USB 3 • 3 USB 2 1 RS232 2 RJ45 1 sortie / entrée son
Alimentation	DC 12V (12~24V DC en option) 220V AC avec alimentation

Communication

Ethernet	2 INTEL I225 (2.5 GbE)
WiFi (Option)	WiFi AC
Bluetooth (Option)	BT5
4G/5G (Option)	Module M.2 + support SIM
RFID (Option)	125 Khz + 13.56 Mhz

Environnement

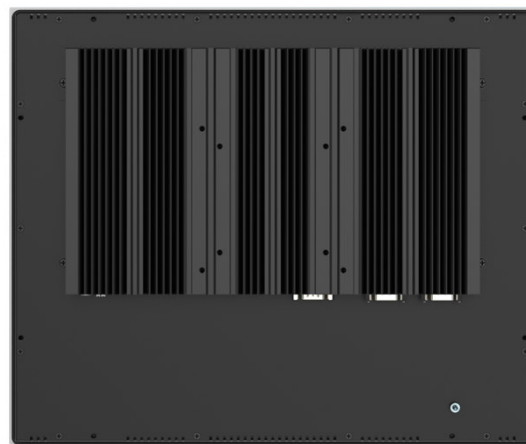
Temp. fonctionn.	0°C ~ 50°C
Temp. stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	20% ~ 80%
Certification	FCC / CE

Dimensions / Construction

Matériau	Acier
Dimensions	423 x 353 x 56 mm
Découpe	411 x 342 mm
Poids	Environ 6.2 Kg
Fixation	VESA 75 / VESA 100

Accessoires fournis

Alimentation	Alimentation AC / DC 60 Watts
Vis	1 Kit de vis de fixation VESA
Fixation	1 kit de fixation panemount



Plan

Options

Mémoire		Mémoire SODIMM
SSD		128GB à 5TB au format 2.5 ou M.2
Wifi / Bluetooth		Module INTEL AX200
Dalle tactile		Dalle tactile de technologie résistive
Support VESA		Pieds, colonne et support muraux
OS WINDOWS		Windows 11 IOT LTSC / Windows 11 Pro
ATRUST OS		Solution client léger RDP / CITRIX / VMWARE

Références de commande

TB19V2	J6412 / SSD 120GB / 8GB / Dalle PCAP / Win 11 IOT
TB19V2R	J6412 / SSD 120GB / 8GB / Dalle Résistive/ Win 11 IOT

Autres configurations sur demande